

2024학년도 스마트 임베디드 기계시스템 연계전공 이수체계도 변경 안내

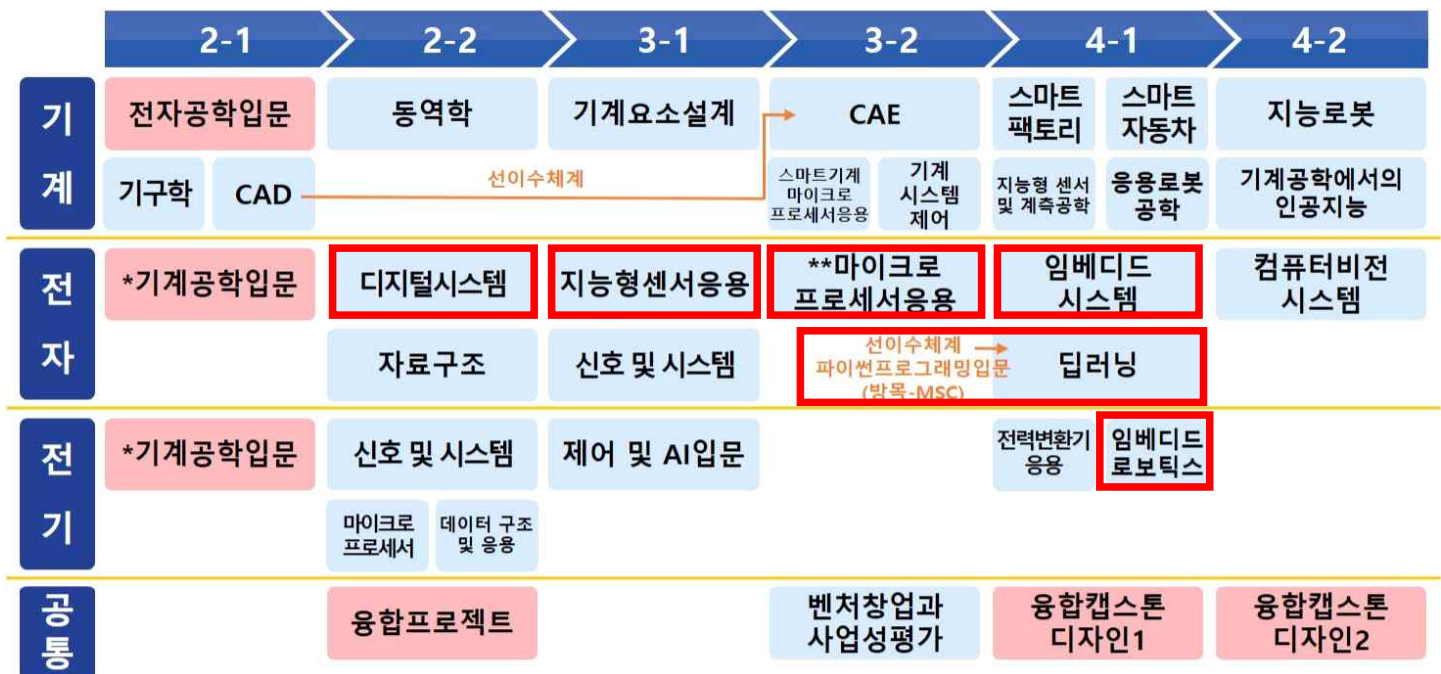
다 음

1. 변경내용 : 이수체계도 교과목 삭제 및 신규추가, 개설 시기 변경

순번	학과	교과목명	구분	개설시기
1	전자공학과	IoT	삭제	-
2	전자공학과	머신러닝		-
3	전기공학과	제어공학		-
4	전자공학과	딥러닝	신설	4학년 1학기
5	전기공학과	제어 및 AI 입문	변경	3학년 1학기
6	전자공학과	디지털 시스템		2학년 2학기
7	전자공학과	지능형센서응용		3학년 1학기
8	전자공학과	마이크로프로세서응용		3학년 2학기
9	전자공학과	임베디드시스템		4학년 1학기
10	전기공학과	임베디드로보틱스		4학년 1학기
11	방목-MSC	파이썬프로그래밍입문	추가	전학년 수강

- 딥러닝 수강 전 MSC 과목 선이수 추가

2. 연계전공 이수체계도 : 2024.01.16. 기준(2024학년도 1학기 적용)



핵심 응용

* 기계공학입문 : 전자/전기공학과 단일 강좌
** 마이크로프로세서응용 : 기계공학과에서는 4-1학기 이수 권장
*** 타 학과 전공 이수 시 선 이수 체계가 있는 교과목의 경우
선 이수 교과목 수강 후 신청(화살표 표시)

기계공학과 : CAD → CAE
전자공학과 : 파이썬프로그래밍입문(방목-MSC) → 딥러닝

3. 비교 :

- 2023학년도 2학기까지 전자공학과 'IoT, 머신러닝', 전기공학과 '제어공학' 을 수강한 경우
연계전공 교과 수강으로 인정

2024.01.

스마트 임베디드 플랫폼 사업단장